

苏州华源控股股份有限公司
2025 年年度报告网上业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号：2026-IR001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度报告网上说明会的投资者
时间	2026 年 04 月 15 日（星期三）下午 14:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：李志聪先生 独立董事：吴青川先生 财务总监、董事会秘书：邵娜女士 华源半导体执行董事 张健
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、华源半导体的产品向国内企业送检的情况如何？特别是分子泵向国内哪些晶圆厂家送检和测试，预计何时能完成出结果？</p> <p>答：您好，感谢关注。1、无锡暖芯科技专注于半导体专用温控设备的研发、生产、销售及维修服务，并配套开展温控系统所需流体、压力及工控零配件的研发与产销业务，现已构建起“以半导体温控设备为核心、流体/压力零配件为配套支撑”的业务格局。产品已成功导入华润微电子、拓荆科技、广州芯粤能、台湾力晶等知名客户供应链。2、上海寰鼎主营半导体设备及相关耗材的研发、销售与技术服务，核心覆盖三大业务板块：一是半导体 RTP 快速热处理设备的研发、销售及技术服务；二是键合、等离子处理、测试等封测设备的代理销售、安装调试及售后支持；三是半导体制程及设备配套耗材的研发与销售。3、在分子泵市场开拓方面，公司正有序推进与国内相关主流厂商的业务对接。目前公司相关产品已实现向部分客户的送样与测试，后续进展将视客户验证及市场需求情况而定。如涉及应披露信息，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告。</p>

2、请问公司半导体设备多腔化是否有利公司的半导体业务发展？新成立及收购的三家半导体行业的公司，今年业绩预测是多少？是否有在手订单？

答：您好，感谢关注。半导体设备的多腔化趋势，主要来自国内存储芯片大厂的快速扩产，正在推动国内半导体设备市场从“造设备”向“造高效、高竞争力的设备”转变，这对国内的半导体产业发展具有积极影响，也有利于公司半导体业务拓展。公司半导体业务稳步发展，其中无锡暖芯科技的首年整合与发展取得良好开端，其2025年扣非净利润为994.32万元，超额完成首年业绩目标，完成率110.48%，为后续发展奠定了坚实基础。根据收购协议，其2026年、2027年的业绩承诺分别为不低于1,000万元、1,100万元。目前各子公司运营良好，客户验证与订单获取工作均在积极推进中。

3、请问李董事长，公司海外业务拓展目前进展如何？

答：您好，感谢关注。公司客户基本都是一些国际公司及部分全球500强企业，在业务发展过程中，以包装主业为依托，也在持续寻找海外的增长，不管是传统业务还是其他新业务的增长点，一直在寻求机会。目前公司已经设立了新加坡华源，努力寻找和我们客户在东南亚及全球的一些合作，海外市场持续开拓中。

4、请问公司的账上有4亿多现金，未来将如何使用？是继续对外投资宇树这类企业，还是支持自己的半导体产业大力发展或者是锂电池大力发展？

答：您好，感谢关注。公司半导体业务及对外投资的资金投入，主要依托传统包装业务所提供的稳健现金流与充足资金支持。2025年度公司全年实现经营性现金流量净额4.66亿元，截至2025年末，账面货币资金达4.87亿元，为半导体等新业务布局提供了有力的资金保障。

5、请问李董事长：国家原油价格波动较大且目前看维高位会维持较长的时间，对公司化工罐业务有何影响？

答：您好，感谢关注。公司塑料包装主要原材料为聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)等塑料颗粒，原材料价格受国际原油市场供需影响波动较大。为了有效应对原材料价格的影响，公司已经采取了加强与供应商合作关系，多渠道备货；根据市场行情调节库存；销售价格回调机制转移风险等多项措施。

6、1.请问暖芯半导体是不是液冷？2.寰鼎是否是持股还是控股？3.华源半导体总投资3个亿除了收购暖芯剩下的资金有什么计划安排？

答：您好，感谢关注。1、无锡暖芯科技专注于半导体专用温控设备的研发、生产、销售及维修服务，并配套开展温控系统所需流体、压力及工控零配件的研发与产销业务，现已构建起“以半导体温控设备为核心、流体/压力零配件为配套支撑”的业务格局。产品已成功导入华润微电子、拓荆科技、广州芯粤能、台湾力晶等知名客户供应链。2、2026

年2月，公司与上海寰鼎及其控股股东 PREMTEK TECHNOLOGY INC 签署《股权转让协议》，以2,000万元收购其持有的上海寰鼎51%股权，交易完成后，上海寰鼎将成为公司控股子公司。3、华源半导体目前并购了无锡暖芯科技、上海寰鼎，后续在综合考虑营业收入、客户结构、利润情况、技术实力、资源禀赋、综合成本以及估值交易对价等情况下，积极关注高端智能制造如半导体加工制造、机器人零配件、高端装备制造等行业的并购投资机会。

7、请问定增资金和账面资金是否今年会用来投入半导体产业？

答：您好，感谢关注。公司简易程序定增目前尚需取得股东会授权及审议通过，进展情况以公司后续公告为准。公司半导体业务的资金投入，主要依托传统包装业务所提供的稳健现金流与充足资金支持。公司2025年度实现经营性现金流量净额4.66亿元；截至2025年末，账面货币资金达4.87亿元，为半导体新业务布局提供了有力的资金保障。

8、年报中提到食品包装将成为公司新的利润增长点，请问目前市场拓展和客户落地情况如何？

答：您好，感谢关注。公司食品包装主要包括金属盖、金属罐等，目前已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端头部品牌客户，并针对客户持续升级的个性化需求做了大量研发工作，秉持“为美味事业添加一道防火墙”的食品安全方针，投入大量资源在食品包装产品的工艺升级、应用场景研发及市场布局上，并已建立起对标国际领先的食品安全管控体系，主持及参与多项国际标准、国家标准及行业标准的制定与修订。未来公司将持续在食品包装领域的研发和产能投入，聚焦“小而美”产品新赛道，在食品包装领域同样发挥出“小批量、大规模”的优势效应，保障公司在存量市场和增量市场都保持领先的竞争优势。

9、贵司今年是否还有收购计划？

答：您好，感谢关注。公司深耕包装主业的同时，在积极寻找新业务市场机会，希望在为公司整体战略服务的基础上，开拓新业务。公司积极关注投资并购机会，并将依法及时履行信息披露义务，目前以高端智能制造为主要并购方向，如半导体加工制造、机器人零配件、高端装备制造等，也对其他新兴行业保持开放态度。在筛选并购标的时，综合考虑营业收入、客户结构、利润情况、技术实力、资源禀赋、综合成本以及估值交易对价等。

10、请问现在的半导体主要和哪些公司有合作，是否已经有了可观的订单量？

答：您好，感谢关注。公司半导体业务稳步发展中。其中，无锡暖芯科技的首年整合与发展取得良好开端，产品已成功导入华润微电子、拓荆科技、广州芯粤能、台湾力

晶等知名客户供应链。其 2025 年扣非净利润为 994.32 万元，超额完成首年业绩目标，完成率 110.48%，为后续发展奠定了坚实基础。根据收购协议，其 2026 年、2027 年的业绩承诺分别为不低于 1,000 万元、1,100 万元。目前各子公司运营良好，客户验证与订单获取工作均在积极推进中。

11、怎么平衡传统主业与新增的半导体业务的资源分配？

答:您好，感谢关注。公司一方面将继续扩大和加强与高端包装品牌客户的长期合作关系，充分利用现有客户平台，进一步增强公司与服务领域客户的合作粘性，不断巩固和提升公司在包装各细分领域客户的市场份额。同时公司将进一步推动半导体布局，开拓半导体辅助设备、快速热处理及封测设备市场，打造第二增长曲线，获得新的利润增长点及发展机遇。

12、公司的定增将何时发行？自己是否参与？

答：您好，感谢关注。公司简易程序定增目前尚需取得股东会授权及审议通过，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。后续如有进展，公司将按照相关规定和监管要求有序推进申报及发行等工作，相关进展情况以公司后续公告为准。

13、公司未来在满足什么经营条件后会现金分红重新纳入年度分配方案？

答：您好，感谢关注。2025 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,908,700 股，回购金额 70,341,575.97 元。2025 年 5 月 29 日公司完成回购股份注销 6,350,000 股，金额为 36,336,289.80 元。未来公司将持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，积极履行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

14、对于已经收购的公司，业务和能力有没有重叠？会让他们再进行重组整合吗？如果有，大概的方向是什么？

答：您好，感谢关注。公司以半导体设备及关键耗材零配件国产替代为核心主线，着力构建“核心设备+耗材零配件+技术服务”一体化全链条产业生态，定位清晰、协同互补、高效联动。其中，暖芯科技专注于半导体专用温控设备的研发、生产、销售及维修服务，同步开展温控系统配套流体、压力及工控零配件的研发与产销，形成“核心温控设备+配套零配件”一体化业务体系，为半导体制造全流程提供定制化温控解决方案；致源真空科技聚焦半导体分子泵的研发、生产与销售，采用“技术转移+自主攻坚”的合资合作模式，联合行业头部资源，切入分子泵核心赛道，填补公司在半导体真空设备领域的业务空白，助力国产高端分子泵实现技术突破与市场突围；上海寰鼎主营半导体设备及相

关耗材的研发、销售与技术服务，核心覆盖三大业务板块：一是半导体 RTP 快速热处理设备的研发、销售及技术服务；二是键合、等离子处理、测试等封测设备的代理销售、安装调试及售后支持；三是半导体制程及设备配套耗材的研发与销售。

15、请问在成本控制方面，公司采取了哪些措施来应对原材料价格波动？

答：您好，感谢关注。公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。公司金属包装生产所用的主要原材料为马口铁，价格波动会直接影响到公司的盈利水平。公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业，与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制。公司与阿克苏签有长期供货框架协议，每半年参考前期马口铁价格变动情况重新协商确定产品价格并签署相关协议；公司与立邦签有采购合作合同，在此合同项下，签署价格协议就价格调整机制进行了约定；公司与其他主要客户均有类似安排；其余客户均在具体下达订单时参考当时马口铁价格情况协商确定产品价格，因此公司具有一定的成本转嫁能力。但如果马口铁价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致，则公司仍将面临由此带来的经营风险。公司塑料包装主要原材料为聚丙烯（PP）、高密度聚乙烯(HDPE)等塑料颗粒，原材料价格受国际原油市场供需影响波动较大。为了有效应对原材料价格的影响，公司已经采取了加强与供应商合作关系，多渠道备货；根据市场行情调节库存；销售价格回调机制转移风险等多项措施。

16、请问，今年在半导体方向上，还有大的并购和布局吗？这次参加上海的半导体展览，订单情况如何？谢谢。

答：您好，感谢关注。公司深耕包装主业的同时，在积极寻找新业务市场机会，希望在为公司整体战略服务的基础上，开拓新业务。公司积极关注投资并购机会，并将依法及时履行信息披露义务，目前以高端智能制造为主要并购方向，如半导体加工制造、机器人零配件、高端装备制造等，也对其他新兴行业保持开放态度。在筛选并购标的时，综合考虑营业收入、客户结构、利润情况、技术实力、资源禀赋、综合成本以及估值交易对价等。目前各子公司运营良好，客户验证与订单获取工作均在积极推进中。

17、马口铁今年价格和去年比变化如何？

答：您好，感谢关注。马口铁价格目前跟去年同期相比，略有上涨。

18、请问李董事长公司收购上海寰鼎是否完成？进展目前如何？

答：您好，感谢关注。2026年2月，公司与上海寰鼎及其控股股东 PREMTEK TECHNOLOGY INC 签署《股权转让协议》，以 2,000 万元收购其持有的上海寰鼎 51% 股权，目前该交易工商变更即将完成。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年04月15日